(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年2月17日(17.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/015617 A1

H01L 21/20, 21/205, C23C 16/34, (51) 国際特許分類7: C30B 29/38, H01S 5/343, H01L 33/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/011531

(22) 国際出願日:

2004年8月4日 (04.08.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-290862

2003 年8 月8 日 (08.08.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会 社光波 (KOHA CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1760022 東京都 練馬区向山2丁目6番8号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): -ノ瀬昇(ICHI-NOSE, Noboru) [JP/JP]; 〒1690072 東京都新宿区大 久保3丁目4番1号学校法人早稲田大学理工学 部内 Tokyo (JP). 島村 清史 (SHIMAMURA, Kiyoshi) [JP/JP]; 〒1690051 東京都新宿区西早稲田2丁目8番 26号 学校法人早稲田大学各務記念材料技術研究 所内 Tokyo (JP). 青木 和夫 (AOKI, Kazuo) [JP/JP]; 〒 1760022 東京都練馬区向山2丁目6番8号 株式会社 光波内 Tokyo (JP). ガルシア ビジョラ エンカルナシ オンアントニア (GARCIA VILLORA, Encarnacion Antonia) [ES/JP]; 〒1760022 東京都練馬区向山2丁目 6番8号株式会社光波内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 平田 忠雄 (HIRATA, Tadao); 〒1020075 東京 都千代田区三番町1番地13 ワールド・ワイド・ センター 平田国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

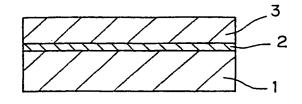
添付公開書類:

国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SEMICONDUCTOR LAYER

(54) 発明の名称: 半導体層



(57) Abstract: A semiconductor layer capable of providing a GaN epitaxial layer of high product quality. This semiconductor layer comprises **B**-Ga₂O₃ substrate (1) consisting of ductor layer comprises β-Ga₂O₃ substrate (1) consisting of β-Ga₂O₃ single crystal, GaN layer (2) formed by nitriding the surface of the β-Ga₂O₃ substrate (1) and GaN growth layer (3) formed by epitaxial growth on the GaN layer (2) according to the MOCVD technique. The lattice constant of the GaN layer (2) agrees with that of the GaN growth layer (3), and the GaN growth layer (3) grows taking over the high crystallinity of the GaN layer (2) with the result that the GaN growth layer (3) of high crystallinity is obtained.

(57) 要約: 結晶品質の高いGaN系エピタキシャル層を得ることができる半導体層を提供する。この半導体層は、β-Ga₂O₃単結晶からなるβ-Ga₂O₃基板 1 と、β-Ga₂O₃基板 1 の表面に窒化処理を施して形成されたGaN 層2と、GaN層2にMOCVD法によりエピタキシャル成長して形成されたGaN成長層3とを備える。GaN

層2と、GaN層2にMOCVD法によりエピタキシャル成長して形成されたGaN成長層3とを備える。GaN 層2とGaN成長層3の格子定数が一致し、GaN成長層3はGaN層2の高い結晶性を引き継いで成長するた め、結晶性の高いGaN成長層3が得られる。

